## (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭58—106852

⑤Int. Cl.³
H 01 L 23/44

識別記号

庁内整理番号 6616-5F **43公開** 昭和58年(1983)6月25日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### **9**電力用半導体装置

②特 顧 昭56-205764

**20**出 願 昭56(1981)12月18日

⑫発 明 者 髙橋康英

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社伊丹製作所内 ⑫発 明 者 高橋信義

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

8A **S**AR W

1.発明の名称

電力用半導体装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. 半導体素子、との半導体素子を冷却する冷却片および前記冷却片に冷却媒体として水を供給する電気的絶縁給水パイプを備えた電力用半導体装置において、前記電気的絶縁給水パイプを内管ととれから間隙を置いた外管とからなる二重パイプとし、前記間様に吸過剤を収容したことを絶徴とする電力用半導体装置。

- 2. 改温剤が固形吸湿剤である特許請求の範囲 第1項記載の電力用半導体装置。
- 3. 固形吸温剤がシリカゲルである特許請求の 範囲第2項記載の電力用半導体装置。
- 4. 半導体素子、との半導体素子を冷却する冷却片および前配冷却片に冷却媒体として水を供給する電気的絶縁給水パイプを備えた電力用半導体装置において、前記電気的絶縁給水パイプ 内管とこれから間隙を置いた外質とからなる

二重パイプとし、前記間隊に吸湿剤を収容し、 更に前記憶気的絶縁給水パイプとその端部を前 記冷却片に接続するプラグとの接続部を包囲す るスカート部材を設け、このスカート部材の内 部にも吸湿剤を収容したことを特徴とする電力 用半導体装置。

5. スカート部材をプラグと一体的に形成した 特許請求の範囲第4項記載の電力用半導体装置。 3.発明の詳細な説明

本発明は半導体案子、この半導体素子を冷却する冷却片および前記冷却片に冷却媒体として水を供給する電気的絶轍給水パイプを備えた電力用半導体装置に関する。

電力用半導体装置はその冷却方式で分類すると水冷却、油冷却、空気冷却などの各種の冷却方式があるが、特に冷却特性の畏い水冷却は、一般によく採用されている。 この水冷却の場合、冷却特性が良いので、 直列冷却方式が採用され、たとえば、サイリスク果子の如き、必要数の半導体集子と冷却片とを交互に直列に配列してサ

ンドインチ状にスタックを組むため個々の冷却 片は、電気的に過縁されていなければならず、 自ずと冷却水を供給する給水パイプは、絶縁性 のよいパイプを使用している。 ところが、この パイプは、一重であるため、劣化などで水分が 後れるという問題があつた。 特に、電力用半導 体装置は、高電圧下で使用されるため、水分管 埋は、電要な問題となっている。

しかして、このような従来の魅力用半導体装置が第1図に示されている。

第1図に示したものは、例えば、従来よく使用されている、冷却片とこれに冷却媒体としての水を供給する値気的絶縁給水パイプを使用した気の如き適当な気体を絶様媒体とするサイリスタ素子、(2)は冷却片、(3)は例えば、この例であれば、3個のサイリスタ素子(1)を直列冷却するために、各冷却片(2)に直列に水を供給するためのでの20と給水パイプ(3)とを直結するためのブラグ

(302)を置いて設けられた外替(303)とからなり、前記間隊(302)内に吸湿剤(304)が収容されている。外質(303)は端壁(305)によつて内質(301)に対して密封状に固定されており、間隙(302)を外部から運動している。吸湿剤(304)としては任意運当なものを使用することができるが、例えばシリカゲルの如き固形吸湿剤が纤適である。

このように給水パイプ(30)を二重パイプ としてその内部に吸温剤を収容することによっ て水分の洩れを有効に防止することができる。

また本発明の他の特徴は給水パイプとその端部を前記冷却片に接続するプラグとの接続部からの水分の液れを防止することにあり、その一実施例が第4図に示されている。

第4回において、(41)は給水パイプ(30)とその端部を冷却片(2)(第2回)に接続するプラグ(4)との接続部を包囲するスカート部材であって、その内部にも吸湿剤(304)が収容さ

である。 このように構成されたスタックであれば、正常時は、水が各冷却片(2)へ供給され、サイリスタ素子(1)は、十分冷却されることになる。ところが、冷却片(2)間をむすぶ給水パイプ(3)は、絶縁上の問題で金属を使用することができないため絶縁材料でつくられるので、上述したように自ずと劣化しやすいという欠点があった。

この発明は従来の装置の欠点に鑑みなされたものであつて、冷却片に水を供給する電気的 総給水パイプを内管とこれから間隙を置いた外 管とからなる二重パイプとし、前配間隙に吸る 解を収容することによつて水分の洩れを効果的 に防止するようにした電力用半導体装置を提供 するものであり、以下、第2図乃至第4図に示 した実施例につき本発明を説明する。

第2図において、(30)は本発明による電気的絶縁給水パイプであり、その他は第1図と同様である。給水パイプ(30)の詳細が第3図に示されている。第3図に示す如く給水パイプ(30)は内質(301)とこれから関係

れている。スカート部材(41)の一端はプラグ(4)と一体的に形成されており、 他端は接着剤の如き適当な密封剤(5)によって給水パイプ(30)の外質(303)に対して密封され、かくしてスカート部材(41)の内部を外部に対して遮断している。

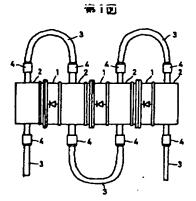
このようにするととにより、 給水パイプ (30) の端部とプラグ(4)との接続部からの水分が外部 に洩れるのが防止される。

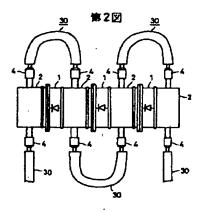
なお、第4図においてスカート部材(41) はプラグ(4)とは別体として形成することもでき、 その場合にはこれを溶接、密封剤の如き適当な 手段によってブラグ(4)に密封状に固定する。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の電力用半導体装置の側面図、 第2図は本発明による電力用半導体装置の側面 図、第3図は本発明で使用する給水パイプの縦 断面図、第4図は本発明で使用する他の形態の 給水パイプの縦断面図であり、図中同一符号は 同一部を示す。 図中、 (() はディリスクポア、 (() は冷却片、 (() 3 0 1 ) は内管、 (() 3 0 2 ) は関係、 (() 3 0 3 ) は外管、 (() 3 0 4 ) は吸湿剤、 (() はブラグ、 (() 4 1 ) はスカート部材である。

代理人 弁理士 萬 野 信 一





305 302 30 305 302 30 304 4 301 303 305

